

部門	作業内容	10月					11月				12月					1月					2月				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
ハード (メカ)	詳細設計																								
	詳細設計書作成																								
	現状の機構の把握・構造変更																								
	再提案事項の検討																								
	移動検知システムの取り付け																								
	強度調査・強度の確保																								
	プレ競技会を踏まえての改善																								
	最終機構改善																								
ハード (エレキ)	詳細設計																								
	詳細設計書作成																								
	現回路の把握・VHDLコード調査																								
	移動検知システムの作成																								
	モジュールの統合・コード作成																								
	デバッグ・改善																								
ソフト	標準プログラムの解析																								
	詳細設計																								
	詳細設計書作成																								
	各部モジュール作成																								
	統合プログラム作成																								
	モジュールデバッグ																								
	全体デバッグ・改善																								

工場見学

高専祭準備

後期中間試験

システム統合・統合試験

プレ競技会

冬季休業

MIRS競技会

後期末試験